¥.

(54) RESIN SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE WITH HEAT SINK

(48) 25.2.1986 (13) JP

(1)/ 61-39555 (A) (45) 25.2.1986 (12) JP (21) Appl. No. 59-158860 (22) 31.7.1984 (71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIHIRO KATO(1)

<u>. ·</u>.

(51) Int. Cl. H01123.36

PURPOSE: To extend the life of titled device by a method wherein a semiconductor loading part is formed thicker than average thickness of lead frame to improve the radiating capacity while reducing especially transient heat resistance

and restraining temperature rise in case of switching operations.

CONSTITUTION: A semiconductor loading part 4 to be a bed 31 of lead frame is formed thicker than average thickness of lead frames 3. Then a semiconductor element pellet 5 is mounted on the semiconductor loading part 4 through the intermediary of a bonding member 6 such as solder etc. and then an electrode on the pellet 5 is connected to an inner lead of lead frame 3 by a metallic fine wire 7. Later a heat sink 2 is placed below a cavity of a transfer mold metal die and then the lead frame 3 is placed to be resin-formed. Finally the space between the semiconductor loading part 4 and the heat sink 2 is filled with thermoconductive epoxy sealing resin 1.

Weel days

BEST AVAILABLE COPY

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出題公開

砂公開特許公報(A)

昭61-39555

@Int_Cl_*

数别記号

厅内敦理委员

⊕公開 昭和61年(1986)2月25日

H 01 L 23/36

6616-5F

等査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称

放熟板付街路封止形半導体裝置

创特 取 昭59-158860

❸出 取 昭59(1984)7月31日

母 明 者 加藤

川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝多摩川工場内

川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝多摩川工場内

母兒 明 者 小島 伸次郎 株式会社東芝 ①出 類 人

川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 諸田 英二

1. 見易の名み

世形板可据看到止形甲腺体医型

- 2. 特許延束の範囲
 - 1. 研及又は複数の半導は菓子ペレットと、葉 ペレットを拒載するための半導体指数部と、 民年級は語れ部を具備する農系金属型リード フレームと、エペレットとエリードフレーム とも世界するための全芸者など、上部が気り ードフレームの下面と所定の保証をへだてて 打成するように配置した意無板と、基面なぞ 充頃しかつは此為後下面が育出するようにト ランスファ 明章野止する無症 原性 明節 とにょ 罗利尼亚内名丘地西拉斯西科北部丰富华的 において、本年毎年後私節の内存をユリード フレームの平均向岸より厚くしたことを特徴 とする紅色低句明系対止形半導体監察。
- 2 年頃はほ気部がリードフレームのベッド部 であって、ボリードフレームの他の区分と内 用の異なる馬一郎はも用いたものである特許

副本の範疇的1項記載の政治症付納無対止形

- 3 半導体征転びがリードフレームのペッド部 と発展を使じの組合目よりなる特別は果の数 数据1項記載の数盤接付供配対比形準導体製 Z.
- 3. 見明の算理な説明

【見明の氏垢分型】

本見明は、常力用半線はな子などを指載しこれ と絶異された放為板を寄する紅色板付納品対止形 産等体展置に関するもので、例えば常動質定収制 要用パワートラングスタアレイなどに適用される。

【我们の在城分別】

半男体君子と政然感とが絶称されている形式の 政治を行動原列止形半導体装置の最近の提案例 (特数記59-25198月) について以下因面にもとず を説明する。 男名名は上記年時は公置の外投車 節節 (本見明にほるものも外型は同じである)で あり、1は対止制数、2は終付55だけが外収に取 れているな然後、コロリードがだけが外面に取れ

11同場的- 30555(2)

ているリードフレームである。 あら返り以無任 2の牙を包である。 放然を2はアルミニウム系 食馬をから打造の工して終られたものである。 政性を2と3時にの世界を向上させるために35日 に乗め込まれる辺(武4匹を思)には仮序が向く なるように近し25及び26が、また成局との月 断にあたる上版にほ27が形成されている。 放 姓氏がアルミニウムであるとアルミニウムの姓氏 重任数(23.6×10*/で)は耐息のそれ(24× 10"/て)に近いのでお正鵠の広然をのそりはは とんど同様にならないので土足の登し25及び 26世ぴに隣27を望けなくてもよいが、貿易金 区の場合には耐撃との無駄を係せせが大きいので この雄し及び具帯の工夫が大切である。. 知る因 ヒリードフレーム3の平面包でありリードフレー ムこはななの半口は果子ペレットを珍してるペッ ド 匹 ろ 1 と リード 匹 3 2 と フ レー ム 3 3 と か 5 な っている。 リードフレーム 3 に対点止止をを立 打加工して切られ内屋は均ってある。

到7回以この従来所の政禁板付款結打止形半時

新島村北部半線は日置を貫切することにある。 (名明の取真)

はなごについて、切り図1V - N D に 治うと大 桁面 B モ 示したものである。 「応信において 6 は、 中 は 年 子 ペレット 5 と 名 み する) と リードフレームペッド 応 3 1 と を 回 む す る 口 の 面、 7 は ペレット 5 と リードフレーム リード か 3 2 と モ 彦 民 す る 全 区 桁 韓 、 そ し て 好 止 朝 数 1 に 登 紙 変 2 の 一 節 が 罪 出 す る よ う に ト ラ ン ス フ ァ 成 形 で れ て い る。

(食品圧垢の四面品)

上記の収集所の単級は経費では以然性を足化させる加工組立度回をなくすることができて安定な対処異性が得られるが、無理状の点で十分課足できるものでなくさらに致動性の改善が登まれる。特に過程性が必要は近により反応を化をはかることが必要な単語となっている。

: R町の目的)

本見明の名的は、以及例の非常は各名に比し及 然性を向上し、特に適益的数式を収収し、スイッ チング以作に過合した新規な構造の地方政策を行

日日である。

なお生物はほれがの下位に之下面と放射板上面との形形の形で圧は立により、 また生のはほれびの上面は対立制度の基さおよび生物はボテベレットとリードフレームとも作品するののははかったには対しゃすくなることがによりその位置が はのられる。 生物は毎紅形の内がは上足のなり

14間曜61- 39555(3)

により一定を以内に以取される。

【尺明の実見形】

以下本見明の一貫延行につき呂正にもとずさな 切する。 本兄明による数無板行柄面対止形平均 体経営の外徴平面図および放発板は、第4巻およ びある際に示すな来の半導体監督の外数年間図お よび放然板とそれぞれ等しく、また本質的に使用。 されるリードフレームは半半は猛転配(ベッド配 31)を外を外6回に示す技术のリードフレーム とはば同一である。 なおま1回ないしま6日に おいて向付号で示したものはそれぞれ向一部分を あらわす。 新1回は、本兄弟の庶臣を付表記引 止形が異なる間についてある器のドードをに扱う 北大町正名である。 この実施的においては年齢 はほびびょにリードフレームのベッド5531と広 一であり応拝は約 (1,0~ 3,0) ##となっている。 ペッド加31及びはおするペッドル31ににさま れるインナーリード部のこく一部とを見くその他 のリード町の均存は約 (0.4~ 0.8) saであり、 したがって半点な店を起くの吹きはリードフレー

なっているので無になるとしての別のを出すことができ、本名明の登ましい天成単は(特許別求の発露到2項記載)である。 第2回に本見明の他の実施例である。 前1回とに半切けは私配くの表達の使い方が見なっていて、半導は菓子ペレット 5 と金属に関する可立工程に対象がある。 しかしながらは無効度に第1回の基準と第2回の基礎とほぼ風寒である。

上記のようにこの実施例では平地は基数224は リードフレームペッド部31と同じであり、ペッド部31とその他のリード部は例一部は(収別金 足来)よりつくられ、内様はペッド部31がたく

Cu - Cおよびそれらの合金を用いることができる。 ほきのの62は一般に年田を用いるが示す、 正接等により接合すれば接合形の62を客くこと も可能である。 又然此版版8はソードフレーム のペッドが下面に移合しても向はな効果が終られ

(月明の別型)

第1回に示す本文明による放然を付出を対比形 本収得な目の過程発症的を制定したところは来の もののの 1/1 にすることができた。

DEMER (Russi) s-Beatrain S.

$$R_{\text{norm}} = R_{\text{in}} (1 - e^{-t/T_{\bullet}})$$

Rice、はで無状態における年間は光子内の発熱 がより取ればですでの内が熱性切であり、で、は その私りをはてある。 対止状態の無法や本人 -CC× 10° Cal / Co · scc · で、本質はほぼがと数 無疑との間の関係をはたの方で - 0.000であって、 t = 100escc (上式夕里).の町のRicsomを見て した格里、Ricsom = 1で/W(同一条件で見ま 品は約 1で./w)であった。

以上のことく沿れた近辺をおさえたことにより スイッチングもものためを延長することができた。 4. 密節の無点ないの

第18ないしま3億は本見明によるな角板付款を見止形半線はB室の 3つの実施的を示したもので、それぞれの48のN-N時に始う巨大新師園、東4億ないしま6億は本見明の実施別と延安的に関連する監無板付別群身止影早期は基度の外数平面園、放発低甲醛園のよびリードフレーム平離園、第7億は従来的の外熱板付別を対止影平線は基度のパーNp(ま4億年)に治う拡大的正常である。

1 … 13 止 15 亿。 2 … 11 2 亿 . 3 … ツードフレーム、 3 1 … ツードフレームペッド 5 . 4 … 半 時 14 注 紅 区 . 5 … 半 3 4 4 2 子 ペレット。
7 … 全 民 応 た . 6 … 24 に 版 表 .







